

SCHEDA DI ADESIONE

Si chiede di inviare la presente compilata e firmata entro il **09/06/2017** a met@esi-group.com

NOME	
COGNOME	
AZIENDA/ENTE	
RUOLO	
CITTA'	
TELEFONO	
E-MAIL	
Marcare la casella a destra per registrarsi alla sessione HANDS-ON e richiedere licenza gratuita ESI PAM-COMPOSITES	

Conferma la propria partecipazione al seminario tecnico:
"Composites Manufacturing Simulation Solution"

Che si terrà **Giovedì 15 giugno 2017**
presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna,
via Terracini 28

La partecipazione all'evento è gratuita, tuttavia i posti sono limitati e saranno assegnati in ordine di iscrizione. Perciò, per non dover escludere inutilmente persone interessate, preghiamo tutti di evitare per quanto possibile cancellazioni o assenze.

A seguito dell'invio della scheda di adesione verrà fornito ai partecipanti che lo abbiano richiesto un link da cui scaricare il software ESI PAM-COMPOSITES su un proprio portatile per poter realizzare i tutorial della sessione pomeridiana

Tutela della privacy – D. Lgs. 30/06/2003 n. 196

Informativa e richiesta di consenso

ESI Italia, ai sensi ed in conformità con l'art. 13, D. Lgs. n. 196/03, informa che i dati raccolti con la presente scheda di prenotazione sono destinati ad essere archiviati su supporto cartaceo ed elettronico per fini organizzativi. Saranno trattati solo ed esclusivamente da parte dei dipendenti ESI di ciò appositamente incaricati e non saranno diffusi. Salvi i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati ai fini di cui sopra, fino alla esplicita opposizione inibitoria dell'interessato. Titolare dei trattamenti di cui sopra è ESI Italia. Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

Firma

Sarà cura di ESI ricontattarla per inviarle mail di conferma partecipazione ed agenda finale.